

スピーカー・プロテクション基板用リレー [LV2-SPPM-OP2]



4 547634 021026

取扱・組立説明書



4 547634 021026

第 1.1 版

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この部品セットは、スピーカー・プロテクション基板「LV2-SPPM-KIT」で使用するパワーアンプ回路遮断に使用します。LV2-SPPM-KIT には、FET セットもしくは、このメカニカルリレーが実装できますが、このリレーを用いた場合、作動時に接続音がするのために、心理的な安心感を得ることができます。この製品は、LV2.0 に組み込んで利用することができることはもちろんのこと、他の自作のパワーアンプへの組み込みも可能なように配慮されています。ただし、その利用には多少の電気工学の知識が必要となりますのでご自身の力量に応じてご使用ください。

<本製品組立時のご注意>

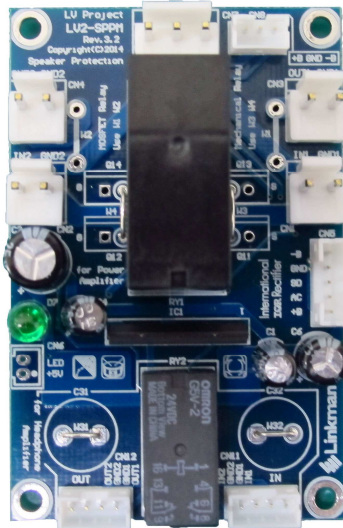
本製品に付属のメイン基板には、既に小型の電子部品が実装済みとなっています。残りのリード部品を実装して完成させますが、非常に部品が密集しており端子間隔が狭い場所があります。くれぐれも実装済みの部品を傷つけることが無いように作業してください。

<部品リスト>

LV2-SPPM-OP1 部品リスト

番部品号	数	値	メーカー	型番
RY1	1		OMRON	G2R-24-DC24V

<完成例>



パワーアンプ(リレー)、ヘッドフォンアンプ(リレー)

<ご注意>

●本製品の利用による接続する機器の破損、人的被害について弊社は一切責任を負いません。

<開発・製造>



Linkman 株式会社

〒910-0015 福井県福井市二の宮 2 丁目 3-7

TEL:0776-25-0427 FAX:0776-25-0220

<販売代理店>

マルツエレクトク株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田 5 丁目 2-2

セイキ第 1 ビル 7F

TEL:03-6803-0209 FAX:03-6803-0213